

2021-2027年中国挠性覆铜 板FCCL市场前景展望与市场运营趋势报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2021-2027年中国挠性覆铜板FCCL市场前景展望与市场运营趋势报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/T616518E43.html>

报告价格：印刷版：RMB 8000 电子版：RMB 8000 印刷版+电子版：RMB 8200

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

挠性覆铜板是指在聚酯薄膜或聚酰亚胺薄膜等挠性绝缘材料的单面或双面，通过一定的工艺处理，与铜箔粘接在一起所形成的覆铜板。智研数据研究中心发布的《2021-2027年中国挠性覆铜板FCCL市场前景展望与市场运营趋势报告》共十四章。首先介绍了中国挠性覆铜板FCCL行业市场发展环境、挠性覆铜板FCCL整体运行态势等，接着分析了中国挠性覆铜板FCCL行业市场运行的现状，然后介绍了挠性覆铜板FCCL市场竞争格局。随后，报告对挠性覆铜板FCCL做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国挠性覆铜板FCCL行业发展趋势与投资预测。您若想对挠性覆铜板FCCL产业有个系统的了解或者想投资中国挠性覆铜板FCCL行业，本报告是您不可或缺的重要工具。本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。报告目录：第一章挠性覆铜板的品种及主要性能要求第一节按不同基材分类的FCCL品种第二节按不同构成分类的FCCL品种第三节按不同应用领域分类的FCCL品种第四节FCCL品种的其它分类第五节产品主要采用的标准及性能要求一、FCCL管理体制二、FCCL相关标准三、FCCL的主要性能要求第二章挠性覆铜板的制造工艺法及其特点研究第一节三层型FCCL的制造工艺法及其特点一、片状制造法二、卷状制造法第二节二层型FCCL的制造工艺法及其特点一、涂布法二、溅射电镀法三、层压法四、三种工艺法生产的2L-FCCL在性能、工艺特点方面的比较第三节近年FPC的技术发展方面一、二层型FCCL已成品种发展的主流二、FCCL近年在技术方面的进步第三章2015-2019年世界挠性覆铜板市场现状分析第一节2015-2019年世界挠性覆铜板产业发展概述一、世界挠性覆铜板产业发展概述二、世界FCCL市场规模及结构三、世界挠性覆铜板价格竞争分析四、FCCL原材料形态结构发生变化第二节2015-2019年世界挠性覆铜板区域市场分析一、美国二、日本三、欧洲四、韩国五、中国台湾第三节2021-2027年世界挠性覆铜板产业发展前景预测分析第四章世界挠性覆铜板主要企业运营走势分析第一节新日铁化学株式会社一、公司基本概况二、公司经营与销售情况三、公司竞争优势分析第二节宇部兴产株式会社一、公司基本概况二、公司经营与销售情况三、公司竞争优势分析第三节台湾律胜科技股份有限公司一、公司基本概况二、公司经营与销售情况分析三、公司竞争优势分析第四节新扬科技股份有限公司一、公司基本概况二、公司经营与销售分析三、公司竞争优势分析第五节亚洲电材企业集团亚洲电材股份有限公司一、公司基本概况二、公司经营与销售情况分析三、公司竞争优势分析四、公司国际化战略发展第六节旗胜科技股份有限公司一、公司基本概况二、公司经营与销售情况分析三、公司竞争优势分析第七节东丽世韩有限公司

一、公司发展基本概况二、公司经营策略分析第八节SD电线有限公司 第五章2015-2019年中国挠性覆铜板产业运营态势分析第一节2015-2019年中国覆铜板产业发展总体概述一、中国覆铜板主要产品概述二、中国覆铜板生产发展历程三、中国覆铜板生产发展现状四、中国覆铜板全面调研五、中国覆铜板技改科研成果第二节2015-2019年中国挠性覆铜板产业发概况一、中国挠性覆铜板产业发概况二、中国挠性覆铜板生产情况分析三、中国挠性覆铜板的产能与产量四、中国挠性覆铜板企业销售状况第三节2015-2019年挠性覆铜板发展存在的问题与对策分析 第六章2015-2019年中国挠性覆铜板相关市场调查第一节2015-2019年中国挠性印制电路板业发展分析一、柔性电路板相关概述二、世界FPC产值及生产企业三、我国FPC生产企业的现状四、FPC多层挠性板的新技术五、重庆彭水建柔性线路板基地第二节二层型挠性覆铜板在LCD的IC驱动用COF市场现状与发展一、驱动IC用COF二、驱动IC用COF挠性基板的性能特点及市场发展三、COF挠性基板生产现状 第七章2015-2019年中国印制电路板制造所属行业经济运行状况第一节2015-2019年中国印制电路板制造所属行业分析第二节2015-2019年中国印制电路板制造所属行业总体规模分析一、2015-2019年中国印制电路板制造所属行业企业规模分析二、2015-2019年中国印制电路板制造所属行业人员规模统计三、2015-2019年中国印制电路板制造所属行业资产规模分析四、2015-2019年中国印制电路板制造所属行业负债规模分析五、2015-2019年中国印制电路板制造所属行业市场规模分析第三节2015-2019年中国印制电路板制造所属行业供需平衡分析一、2015-2019年中国印制电路板制造所属行业产成品分析二、2015-2019年中国印制电路板制造所属行业供给区域分布三、2015-2019年中国印制电路板制造所属行业销售产值分析四、2015-2019年中国印制电路板制造所属行业需求区域分布第四节2015-2019年中国印制电路板制造所属行业投资状况分析一、2015-2019年中国印制电路板制造所属行业投资增长分析二、2015-2019年中国印制电路板制造所属行业投资区域分布三、2015-2019年不同规模印制电路板制造企业资产总额分析第五节2015-2019年中国印制电路板制造所属行业获利能力分析一、2015-2019年中国印制电路板制造所属行业利润总额分析二、2015-2019年不同规模印制电路板制造企业获利能力分析三、2015-2019年中国主要省区印制电路板制造所属行业获利能力分析第六节2015-2019年中国印制电路板制造所属行业经营效益分析一、2015-2019年印制电路板制造行业偿债能力分析二、2015-2019年印制电路板制造行业盈利能力分析三、2015-2019年印制电路板制造行业运营能力分析四、2015-2019年印制电路板制造行业成长能力分析第七节2015-2019年中国印制电路板制造所属行业成本费用分析一、2015-2019年印制电路板制造行业销售成本分析二、2015-2019年印制电路板制造行业销售费用分析三、2015-2019年印制电路板制造行业管理费用分析四、2015-2019年印制电路板制造行业财务费用分析第八节2015-2019年中国印制电路板制造所属行业总体结构特征分析一、2015-2019年印制电路板制造行业经济类型结构二、2015-2019年印制电路板制造企业规模结

构分析三、2015-2019年印制电路板制造行业区域结构特征第九节2015-2019年中国印制电路板制造行业集中度分析一、行业资产集中度分析二、行业销售集中度分析三、行业利润集中度分析第八章2015-2019年中国覆铜板及铜箔所属行业进出口数据监测分析第一节2015-2019年中国覆铜板及铜箔所属行业进出口数据分析一、2015-2019年中国覆铜板及铜箔进口数量情况二、2015-2019年中国覆铜板及铜箔进口金额情况第二节2015-2019年中国覆铜板及铜箔所属行业进出口数据分析一、2015-2019年中国覆铜板及铜箔出口数量情况二、2015-2019年中国覆铜板及铜箔出口金额情况第三节2015-2019年中国覆铜板及铜箔所属行业进出口均价分析第四节2015-2019年中国覆铜板及铜箔所属行业进出口国家及地区分析一、2015-2019年中国覆铜板及铜箔进口国家及地区分析二、2015-2019年中国覆铜板及铜箔出口国家及地区分析第五节2015-2019年中国覆铜板及铜箔所属行业进出口省市分析一、2015-2019年中国覆铜板及铜箔进口省市情况二、2015-2019年中国覆铜板及铜箔出口省市情况第九章中国覆铜板重点企业竞争力与关键性财务分析第一节广东生益科技股份有限公司一、公司基本情况二、企业经营情况分析三、企业产品概述四、企业发展优势五、企业发展战略第二节金宝电子(中国)有限公司一、公司基本情况二、企业经营情况分析三、企业产品概述四、企业发展优势五、企业发展战略第三节金安国纪科技股份有限公司一、公司基本情况二、企业经营情况分析三、企业产品概述四、企业发展优势五、企业发展战略第四节广东超华科技股份有限公司一、公司基本情况二、企业经营情况分析三、企业产品概述四、企业发展优势五、企业发展战略第五节山东金宝电子股份有限公司一、公司基本情况二、企业经营情况分析三、企业产品概述四、企业发展优势五、企业发展战略第六节无锡宏仁电子材料科技有限公司一、公司基本情况二、企业经营情况分析三、企业产品概述四、企业发展优势五、企业发展战略第七节广东汕头超声电子股份有限公司一、公司基本情况二、企业经营情况分析三、企业产品概述四、企业发展优势五、企业发展战略第八节胜宏科技(惠州)有限公司一、公司基本情况二、企业经营情况分析三、企业产品概述四、企业发展优势五、企业发展战略第九节诺德投资股份有限公司一、公司基本情况二、企业经营情况分析三、企业产品概述四、企业发展优势五、企业发展战略第十节广东嘉元科技股份有限公司一、公司基本情况二、企业经营情况分析三、企业产品概述四、企业发展优势五、企业发展战略第十章2015-2019年中国印刷电路板所属行业市场运行分析第一节2015-2019年中国印刷电路板行业发展概况一、印刷电路板(PCB)分类及产业链二、中国印刷电路板产量居世界首位三、国内印刷线路板企业区域分布情况四、印刷电路板技术发展水平及趋势五、台湾柔性PCB公司在华东形成产业集群六、重庆打造高技术印刷电路板产业高地第二节2015-2019年中国印刷电路板市场发展分析一、2015-2019年中国印刷电路板产值规模二、2015-2019年中国印刷电路板产品结构三、中国印刷线路板市场集中度分析四、中国印刷电路板市场需求特点分析第三节2015-2019年我国印刷电路板行业发展存

在的主要问题分析一、国内PCB配套产业还需进一步完善二、产品集中于中低端成本转嫁能力弱三、企业基础技术与开发水平薄弱四、行业无序竞争产品定价能力有限五、PCB企业环保投入需进一步加强

第四节 2015-2019年中国印刷电路行业发展对策分析

第十一章 中国挠性覆铜板用主要原材料所属行业运行动态分析

第一节 挠性覆铜板用绝缘基膜--PI薄膜

一、绝缘基膜的生产方式二、FCCL发展对绝缘基膜性能提出了更高的要求三、世界FCCL用PI薄膜在品种和性能上的发展四、世界挠性覆铜板用PI薄膜的市场需求情况

第二节 挠性覆铜板用导电材料

一、各类铜箔的品种及特征二、压延铜箔三、电解铜箔四、FCCL发展对铜箔性能提出更高的要求

第三节 挠性覆铜板用胶粘剂

一、FPC用胶粘剂发展概述二、丙烯酸酯粘合剂研究与应用的状况三、环氧树脂粘合剂研究与应用的状况四、聚酰亚胺粘合剂研究与应用的状况五、世界FPC及FCCL用胶粘剂的主要生产厂家及品种

第四节 挠性覆铜板用覆盖膜

第十二章 中国挠性覆铜板用主要应用领域分析

第一节 航空航天

一、航空航天现状二、挠性覆铜板在航空航天应用分析三、挠性覆铜板在航空航天应用趋势

第二节 电脑

一、电脑现状二、挠性覆铜板在电脑应用分析三、挠性覆铜板在电脑应用趋势

第三节 汽车

一、汽车现状二、挠性覆铜板在汽车应用分析三、挠性覆铜板在汽车应用趋势

第四节 其他

第十三章 2021-2027年中国挠性覆铜板行业发展前景预测分析

第一节 2021-2027年中国挠性覆铜板行业发展趋势分析

一、印刷电路板行业预测分析二、对未来FPC技术发展预测三、FPC发展对FCCL提出更高性能的要求

第二节 2021-2027年中国挠性覆铜板行业市场预测分析

一、覆铜板生产供给预测分析二、挠性覆铜板供给预测分析三、挠性覆铜板市场调查

第三节 2021-2027年中国挠性覆铜板行业盈利能力预测

第十四章 2021-2027年中国挠性覆铜板行业投资机会与风险分析

第一节 2021-2027年中国挠性覆铜板行业投资环境分析

() 第二节 2021-2027年挠性覆铜板行业投资机会分析

一、中国覆铜板行业投资情况分析二、挠性覆铜板区域投资机会分析三、挠性覆铜板行业投资吸引力分析

第三节 2021-2027年中国挠性覆铜板行业投资风险分析

一、宏观经济风险二、市场竞争风险三、原材料市场风险四、技术研发风险分析

第四节 2021-2027年中国挠性覆铜板行业投资策略分析

()

图表目录

图表：挠性聚酰亚胺覆铜板产品性能要求
图表：挠性聚酯覆铜板产品性能要求
图表：二层挠性覆铜板三种生产工艺对比情况
图表：2015-2019年全球挠性覆铜板销售及销售额情况
图表：2015-2019年新日铁化学株式会社公司经营
图表：2015-2019年新日铁化学株式会社公司经营
图表：2015-2019年台湾律胜科技股份有限公司经营
图表：2015-2019年新扬科技股份有限公司经营
图表：2019年新扬科技股份有限公司经营
图表：新扬科技股份有限公司经营
图表：2015-2019年旗胜科技股份有限公司经营
图表：中国大陆覆铜板产能区域分布情况
图表：按损耗因子分类的PCB材料
图表：中国覆铜板技改科研成果情况
图表：2015-2019年我国挠性覆铜板产量情况
图表：2015-2019年中国挠性覆铜板产量情况
图表：2015-2019年我国挠性覆铜板行业销售额情况
图表：2015-2019年我国挠性覆铜板产能利用率
图表：2015-2019年中国印

刷电路板企业数量情况图表：2015-2019年中国印刷电路板行业从业人员数量情况图表
：2015-2019年中国印刷电路板行业资产规模分析图表：2015-2019年中国印刷电路板行业负债
规模情况图表：2015-2019年中国印刷电路板行业市场规模情况图表：2015-2019年中国印刷电
路板行业销售收入分析图表：2019年国内印刷电路板需求区域分布情况图表：2019年PCB行业
部分并购案例情况图表：2019年PCB项目投资地分布情况图表：2015-2019年中国印刷电路板
行业利润总额图表：2015-2019年印刷电路板行业偿债能力指标图表：2015-2019年印刷电路板
行业盈利能力指标更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/T616518E43.html>